

双电源、分立式、可编程增益放大器电路

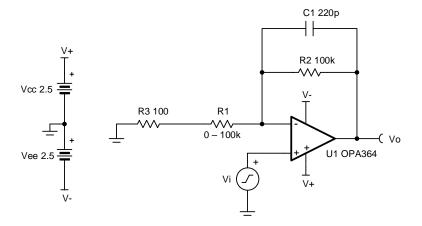
设计目标

输入		输出		电源	
V_{iMin}	V_{iMax}	V_{oMin}	V_{oMax}	V _{cc}	V _{ee}
-1.25V	+1.25V	-2.4V	+2.4V	+2.5V	-2.5V

增益	截止频率
6dB (2V/V) 至 60dB (1000V/V)	7kHz

设计 说明

此电路使用可变输入电阻来提供 6dB (2V/V) 至 60dB (1000V/V) 的可编程同相增益。该设计在整个增益范围内保持相同的截止频率。



设计说明

- 1. 选择一个数字电位器(如用于 R_1 的 TPL0102)以设计低成本的数字可编程增益放大器。
- 2. R_3 设置当 R_1 接近 0Ω 时的最大增益。
- 3. 反馈电容器可限制带宽并防止出现稳定性问题。
- 4. 应评估所选增益范围内的稳定性。最小增益设置可能对稳定性问题最敏感。
- 5. 一些数字电位器的绝对值的变化幅度可能会高达 +/-20%, 因此可能需要进行增益校准。



设计步骤

1. 选择 R_2 和 R_3 以设置当 R_1 接近 0 时的最大增益:

$$\begin{split} G_{\text{max}} &= 1 + \frac{R_2}{R_3} \\ G_{\text{max}} - 1 &= \frac{R_2}{R_3} \rightarrow R_2 = (G_{\text{max}} - 1) \times R_3 \\ \text{Set } R_3 &= 100\Omega \\ R_2 &= (1000 \ \frac{\text{V}}{\text{V}} - 1) \times 100 = 99 \ \text{k}\Omega \rightarrow R_2 = 100 \text{k}\Omega \quad \text{(Standard Value)} \end{split}$$

2. 选择电位器最大值以设置最小增益:

$$\begin{split} G_{\text{min}} &= 1 + \frac{R_2}{R_{1,\text{max}} + R_3} \\ G_{\text{min}} - 1 &= \frac{R_2}{R_{1,\text{max}} + R_3} \\ R_{1,\text{max}} + R_3 &= \frac{R_2}{G_{\text{min}} - 1} \\ R_{1,\text{max}} &= \frac{R_2}{G_{\text{min}} - 1} - R_3 = \frac{100 \text{k}\Omega}{2 - 1} - 100\Omega = 99 \ . \ 9 \text{k}\Omega \rightarrow R_{1,\text{max}} = 100 \text{k}\Omega \quad \text{(Standard Value)} \\ R_{1,\text{min}} &= 0\Omega \quad \text{(Wiper resistance, typically } 25\Omega, \text{ will introduce some error)} \end{split}$$

3. 选择反馈电容器的带宽:

$$\begin{split} f_c &= \frac{\text{GBW}}{G_{\text{max}}} = \frac{7\text{MHz}}{1000_{\text{V}}^{\text{V}}} = 7\text{kHz} \\ f_c &= 7\text{kHz} \rightarrow C_1 = \frac{1}{2\pi \times R_2 \times f_c} = 227\text{pF} \quad \rightarrow C_1 = 220\text{pF} \quad (\text{Standard Value}) \end{split}$$

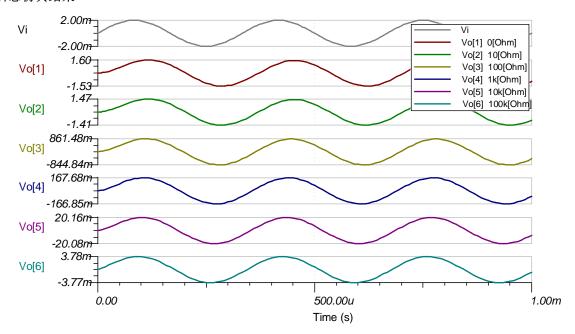
4. 检查处于最小增益 (2V/V) 时(即,当 R_1 =100k Ω 时)的稳定性。要满足要求, f_c (电路带宽)必须小于 f_{zero} (由电阻反馈网络及差动和共模输入电容生成的零)。

$$\begin{split} f_c &= \frac{1}{2\pi \times C_1 \times R_2} = 7 \text{ kHz} \\ f_{zero} &= \frac{1}{2\pi \times (C_{cm} + C_{diff}) \times (R_2 \parallel R_1)} = \frac{1}{2\times \pi \times \left(3 \text{ pF} + 2 \text{ pF}\right) \times \left(\frac{100 \text{k}\Omega \times 100 \text{k}\Omega}{100 \text{k}\Omega + 100 \text{k}\Omega}\right)} \\ f_{zero} &= 637 \text{ kHz} \\ 7 \text{ kHz} &< 637 \text{ kHz} \rightarrow f_c < f_{zero} \end{split}$$

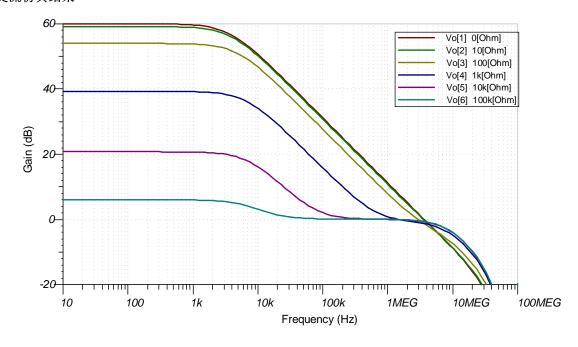


设计仿真

瞬态仿真结果



交流仿真结果





参考文献:

- 1. 《模拟工程师电路设计指导手册》
- 2. SPICE 仿真文件 SBOC521
- 3. TI 高精度设计 TIPD204
- 4 TI 高精度实验室

设计采用的运算放大器

OPA364				
V _{ss}	1.8V 至 5.5V			
V _{inCM}	轨至轨			
V _{out}	轨至轨			
V _{os}	1mV			
I _q	1.1mA			
I _b	1pA			
UGBW	7MHz			
SR	5V/μs			
通道数	1、2、4			
www.ti.com.cn/product/cn/opa364				

设计备选运算放大器

OPA376				
V _{ss}	2.2V 至 5.5V			
V _{inCM}	轨至轨			
V _{out}	轨至轨			
V _{os}	5μV			
I _q	760μΑ			
I _b	0.2pA			
UGBW	5.5MHz			
SR	2V/μs			
通道数	1、2、4			
www.ti.com.cn/product/cn/opa376				

重要声明和免责声明

TI 均以"原样"提供技术性及可靠性数据(包括数据表)、设计资源(包括参考设计)、应用或其他设计建议、网络工具、安全信息和其他资源,不保证其中不含任何瑕疵,且不做任何明示或暗示的担保,包括但不限于对适销性、适合某特定用途或不侵犯任何第三方知识产权的暗示担保。

所述资源可供专业开发人员应用TI产品进行设计使用。您将对以下行为独自承担全部责任:(1)针对您的应用选择合适的TI产品;(2)设计、验证并测试您的应用;(3)确保您的应用满足相应标准以及任何其他安全、安保或其他要求。所述资源如有变更,恕不另行通知。TI对您使用所述资源的授权仅限于开发资源所涉及TI产品的相关应用。除此之外不得复制或展示所述资源,也不提供其它TI或任何第三方的知识产权授权许可。如因使用所述资源而产生任何索赔、赔偿、成本、损失及债务等,TI对此概不负责,并且您须赔偿由此对TI及其代表造成的损害。

TI 所提供产品均受TI 的销售条款 (http://www.ti.com.cn/zh-cn/legal/termsofsale.html) 以及ti.com.cn/上或随附TI产品提供的其他可适用条款的约束。TI提供所述资源并不扩展或以其他方式更改TI 针对TI 产品所发布的可适用的担保范围或担保免责声明。

邮寄地址: 上海市浦东新区世纪大道 1568 号中建大厦 32 楼,邮政编码: 200122 Copyright © 2019 德州仪器半导体技术(上海)有限公司

重要声明和免责声明

TI 均以"原样"提供技术性及可靠性数据(包括数据表)、设计资源(包括参考设计)、应用或其他设计建议、网络工具、安全信息和其他资源,不保证其中不含任何瑕疵,且不做任何明示或暗示的担保,包括但不限于对适销性、适合某特定用途或不侵犯任何第三方知识产权的暗示担保。

所述资源可供专业开发人员应用TI产品进行设计使用。您将对以下行为独自承担全部责任: (1)针对您的应用选择合适的TI产品; (2)设计、验证并测试您的应用; (3)确保您的应用满足相应标准以及任何其他安全、安保或其他要求。所述资源如有变更,恕不另行通知。TI对您使用所述资源的授权仅限于开发资源所涉及TI产品的相关应用。除此之外不得复制或展示所述资源,也不提供其它TI或任何第三方的知识产权授权许可。如因使用所述资源而产生任何索赔、赔偿、成本、损失及债务等,TI对此概不负责,并且您须赔偿由此对TI及其代表造成的损害。

TI 所提供产品均受TI 的销售条款 (http://www.ti.com.cn/zh-cn/legal/termsofsale.html) 以及ti.com.cn上或随附TI产品提供的其他可适用条款的约束。TI提供所述资源并不扩展或以其他方式更改TI 针对TI 产品所发布的可适用的担保范围或担保免责声明。

邮寄地址: 上海市浦东新区世纪大道 1568 号中建大厦 32 楼,邮政编码: 200122 Copyright © 2019 德州仪器半导体技术(上海)有限公司